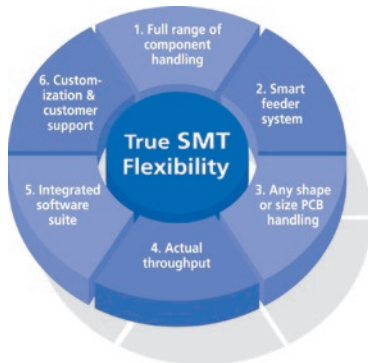


MYCRONIC

VOCÊ JÁ POSSUI FLEXIBILIDADE REAL EM SMD?

- Software em português
- Troca de feeders sem parada de produção
- Feeders com identificação eletrônica
- Avanço linear eletrônico de componentes (Agilis Feeders)
- Chips 01005 até 56x56mmx15mm (altura) e 140g
- Placas de até 440x508mm (ou maior, customizada)
- Montagem de placas simultâneas
- Teste elétrico de componentes !
- Não usa ar comprimido
- Acesso remoto via WEB
- Movimentação X e Y magnética
- 112 ou 172 feeders de capacidade
- Velocidades de até 50.000cph
- Possibilidade de financiamento suco, parcelas semestrais

www.mycronic.com



Envoy São Paulo
Rua Dr. Luiz Migliano, 225 - Jd. Vazani
05711-000 - São Paulo - SP
Tel: (11) 3742-5050
envoy@envoy.com.br

Envoy Manaus
Av. Pres. Castelo Branco, 1016 - piso 01
sala 01 - CEP 69065-01 - Manaus - AM
Tel: (92) 3233-3002
manaus-adm@envoy.com.br

Família My100-10				
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	LXe-10	LXe-10 Hydra	SXe-10	DXe-10
Velocidade nominal	5.000cph	16.000cph	24.000cph	42.000cph
IPC 9850 Chip Net Throughput	3.200cph	13.800cph	20.000cph	32.000cph
Capacidade de feeders	112x8mm			96x8mm
Slots disponíveis para magazines	7	7	7	6
IPC 9850 Fine Pitch Repeatability 3s (X, Y, Theta)	21µm, 0.05°			
Tamanho mínimo de componente SMD	chip 0201 *	chip 0201 *	chip 01005	chip 01005
Tamanho máximo de componente SMD	Max: 56 x 56 x 15 mm (opcional 22mm altura)			
Peso máximo do componente	Aprox. 140g.			
Tamanho mínimo de PCB	70 x 50 mm			
Tamanho máximo de PCB, com conveyor	443 x 508mm			575x508mm
Tamanho máximo de PCB com adaptador manual	419x443mm			554x443mm
Borda mínima para travamento de PCI	3.2mm			
Câmera SVC	•	•	•	•
Câmera HRC	opcional	opcional	•	•
Câmera Linescan	opcional	•	•	•
Sistema de visão SVC (Standard)	56x52mm, pitch de até 16mils (QFP) ou até 20mils (BGA)			
Sistema de visão HRC (High-resolution) *	15x15mm, pitch de até 4mils (QFP) ou até 6.3mils (BGA)			
Sistema de visão de varredura (Linescan)	56x56mm, pitch de até 8mils (QFP) ou até 12mils (BGA)			
Consumo elétrico	1.8kW , 6.6kVA			
Ar comprimido	Não é necessário			
Voltagem	3 x 200, 210, 220, 230, 240, 250+-10%, Y or Delta			
Dimensões	2690x2229x1446mm (larg x profund x altura)			
Peso	1400kg			

Família My100-14				
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	LXe-14	LXe-14 Hydra	SXe-14	DXe-14
Velocidade nominal	5.000cph	16.000cph	24.000cph	42.000cph
IPC 9850 Chip Net Throughput	3.200cph	13.800cph	20.000cph	32.000cph
Capacidade de feeders	176x8mm			160x4mm
Slots disponíveis para magazines	11	11	11	10
IPC 9850 Fine Pitch Repeatability 3s (X, Y, Theta)	21µm, 0.05°			
Tamanho mínimo de componente SMD	chip 0201 *	chip 0201 *	chip 01005	chip 01005
Tamanho máximo de componente SMD	Max: 56 x 56 x 15 mm (opcional 22mm altura)			
Peso máximo do componente	Aprox. 140g.			
Tamanho mínimo de PCB	70 x 50 mm			
Tamanho máximo de PCB, com conveyor	443 x 508mm			575x508mm
Tamanho máximo de PCB com adaptador manual	419x443mm			554x443mm
Borda mínima para travamento de PCI	3.2mm			
Câmera SVC	•	•	•	•
Câmera HRC	opcional	opcional	•	•
Câmera Linescan	opcional	•	•	•
Sistema de visão SVC (Standard)	56x52mm, pitch de até 16mils (QFP) ou até 20mils (BGA)			
Sistema de visão HRC (High-resolution) *	15x15mm, pitch de até 4mils (QFP) ou até 6.3mils (BGA)			
Sistema de visão de varredura (Linescan)	56x56mm, pitch de até 8mils (QFP) ou até 12mils (BGA)			
Consumo elétrico	1.8kW , 6.6kVA			
Ar comprimido	Não é necessário			
Voltagem	3 x 200, 210, 220, 230, 240, 250+-10%, Y or Delta			
Dimensões	3410x2229x1446mm (larg x profund x altura)			
Peso	1700kg			